

1 はじめに

走査電子顕微鏡 (SEM: Scanning Electron Microscope)は、種々の材料の表面形態をnmからmmス ケールで観察するツールとして広く利用されている。 SEMは1938年にvon Ardenneによって発明された が¹⁾、しばらく商用化には至らなかった。しかし1960 年にEverhartとThornleyによってシンチレーターと 光電子増倍管を組み合わせた検出器が発明され²⁾、1965 年にCambridge Scientific Instrumentにより"Stereoscan"が初の商用機として発売されて以降、SEMを用 いた研究が発展した。

近年,多様化する材料の SEM 観察では,電子ビーム による試料ダメージの低減(形状変化の抑制),nm オー ダーで変化する最表面の形態観察が必須となっている。

一次電子が試料に入射した際の飛程(一次電子が試料内 で到達した最深部と試料表面との距離)は、一次電子の 入射エネルギーが0.5 keV 程度でようやく10 nmより 短くなる。SEM では試料から放出された二次電子 (SE:Secondary Electron)や後方散乱電子(BSE: Back Scattered Electron)を検出して画像化するが、 SEやBSE は一次電子の飛程よりも深い領域から放出 されることはない。したがって最表面の形態観察を実現

するためには、0.5 kV 以下の極低加速電圧に設定する 必要がある。この極低加速条件で分解能を維持するため には電子光学系の色収差を低減する必要がある。色収差 低減に寄与する SEM の重要な構成要素は、電子源と対 物レンズである。それぞれの要素は時代とともに研究が 進められ、SEM の性能向上に貢献してきた。

本稿では,極低加速 SEM に必要な電子源や対物レン ズの技術を電子光学系の原理から解説し,観察事例を紹 介する。なお,極低加速電圧と言っても,加速電圧が明 確に規定されているわけではない。一般的には低加速電 圧が1kV前後,極低加速電圧は0.5kV以下として扱われることが多く,本稿でもその慣例に従う。

2 極低加速 SEM における高分解能化の原理

2·1 SEM の原理

図1にSEMの構成の一例とその原理図を示す。図1 の例では電子源にショットキー電子源(SE:Schottky Emitter)を用いている。引出電極に印加された電圧に よって電子源から引き出された電子ビームは、加速電極 によって所望の加速電圧まで加速され、その後1段あ るいは複数段のコンデンサレンズと対物レンズを経て試 料上に集束される。コンデンサレンズは絞りとの組み合 わせで、試料上でのプローブ電流や試料に照射される電 子ビームの集束角(以降,開き角とする)を制御する。 対物レンズは、試料上のビーム径、すなわち分解能に最 も影響する構成要素である。偏向コイルは、集束した電 子ビームを所望の領域内で試料上を走査するために用い られる。各走査点から放出される SE や BSE は、種々 の検出器によって検出される。偏向コイルの偏向周期と 検出される信号を処理回路にて同期させてモニター上に SEM 画像として表示させる。ここで、試料上の走査幅 を L_s , モニター上の画像幅を L_M とすると, SEMの観 察倍率は $L_{\rm M}/L_{\rm s}$ となる。

2・2 ビーム径と相互作用領域

電子ビームのビーム径は回折収差,球面収差,および 色収差で決まる。厳密には電子源の輝度も関係するが, 冷陰極電界放出電子源(CFE:Cold Field Emitter)や SEを用いて高分解能観察する条件ではほとんどビーム 径には影響しないため、本稿では考慮しないこととす る。それぞれの収差の説明を図2に示す。

図2(a)に示す回折収差は電子の波動性に起因して発 生するボケで,原理的に補正できない収差である。ここ で開き角をαとすると,回折収差によるビーム径は次 式で示される。

Ultra-Low Voltage Scanning Electron Microscope.



図1 走査電子顕微鏡の原理図

$$d_{\rm d} = 0.61 \frac{\lambda}{\alpha}$$

ここで λ は電子の波長で、 $\sqrt{1.5/V_{acc}}$ [nm] で計算できる。 V_{acc} は加速電圧である。回折収差は開き角 α に反比例する。

図2(b)に示す球面収差はレンズを電子が通過する際 の半径方向の位置によって集束点が変わることにより発 生するボケであり、次式で表現できる。

$$d_{\rm s} = \frac{1}{4} C_{\rm s} \, \alpha^3$$

ここで *C*_s は対物レンズの特性で決まる球面収差係数 である。球面収差は開き角 α の 3 乗に比例する。

図2(c)に示す色収差はエネルギーの違う電子がレン ズを通過する際に半径方向の位置が同じでも集束点が変 わることにより発生するボケであり、次式で計算できる。

$$d_{\rm c} = \frac{1}{2} C_{\rm c} \frac{\Delta V}{V_{\rm acc}} \alpha$$

ここで $C_{\rm C}$ は対物レンズの特性で決まる色収差係数, ΔV は選択する電子源で決まるエネルギー分散(エネル ギー幅)である。色収差は開き角 α に比例する。

以上の収差から試料に集束された電子ビーム径 d は

 $d = \sqrt{d_{\rm d}^2 + d_{\rm S}^2 + d_{\rm C}^2}$

で求めることができる。回折収差が開き角αに反比例

していることから,最小ビーム径を実現するための最適 開き角が必ず存在する。

ビーム径は*XY*方向の分解能に影響する。一方 SEM では、電子ビームが試料に入射した際の相互作用領域が *XY*方向だけでなく*Z*方向の分解能にも影響する。加 速電圧が 0.1 kV、0.5 kV、1.0 kV の条件でのビーム径 と、それぞれのエネルギーの一次電子が Si に垂直入射 した際の相互作用の様子をモンテカルロシミュレーショ ンした結果を図3に示す。ビーム径の計算では $C_{\rm S}$ と $C_{\rm C}$ をそれぞれ1 mm に、 ΔV を 0.3 V に設定した。

それぞれの加速電圧で最小のビーム径を実現する最適 開き角が存在することがわかる(図3の矢印)。加速電 圧が低くなると最適開き角を実現する条件では球面収差 の影響は小さくなる(色収差の赤線と、回折収差の黒線 で最適開き角が決まる)。ただし図3の例でも*C*sが1 mmよりも大きい場合はグラフの球面収差の青線が上に シフトし、*C*cが1mmよりも小さい場合は色収差の赤 線が下にシフトする。したがって条件によっては最適開 き角が回折収差と色収差だけでは決まらず、球面収差の 影響も無視できないことには注意が必要である。

加速電圧が高くなると回折収差と色収差が低減できる ため、ビーム径、すなわち*XY*方向の分解能を小さく できる。一方、試料に一次電子が入射すると、試料内で 電子が弾性および非弾性散乱を繰り返し、最終的に SE や BSE が試料から放出される。SEM 画像は放出され た SE や BSE を検出することで形成されるため、一次 電子と試料の相互作用領域の大きさも*XY*方向の分解



(b) 球面収差 $d_s \propto \alpha^3$







図2 主要収差の説明図

能に影響する。例えば図3に示すように、一次電子と 試料の相互作用領域は加速電圧が高くなるほど大きくな り、XY方向の分解能の低下だけでなくZ方向の分解 能も低下する。Z方向の分解能は試料にも依存するが、 一般的にSEは試料表面から5nm程度の領域(SEの 脱出深さ)から放出され、BSEは平均的には一次電子 の飛程の1/3の領域(BSEの脱出深さ)から放出され る³⁾。したがって試料表面10nm以下の表面形態や組成 情報を得たい場合は、0.5 kV以下の極加速電圧に設定 しないと実現できないことになる。

2.3 電子源

前節では極低加速電圧のビーム径が主に色収差に起因 することを示した。色収差に影響するのは $\Delta V \geq C_{\rm C}$ で ある。本節では ΔV を決める電子源について説明する。 SEM で使用されている電子源を輝度, 放射角電流密度, およびエネルギー幅で表1に整理した。

W ヘアピン電子源は W の多結晶ワイヤを曲げ成型したもので、ヘアピンに電流を流したときの発熱で放出される熱電子を用いる電子源である。安価に製造できるメリットはあるが、エネルギー幅が2 eV 程度と大きく極低加速 SEM には適さない。

CFE 電子源は Crew らによって発明された⁴⁾。CFE 電子源は W ヘアピン部にスポット溶接した W (310) 単 結晶線の先端を NaOH 溶液などに漬け,直流あるいは 交流電圧を印加してエッチングし,100 nm 以下の径ま で先鋭化させた電子源である。引出電極に3kV 以上の 電圧を印加し,先鋭化したチップ先端に強い電界を与え てトンネル効果で電子を引き出す原理である。0.3 eV 程度の非常に小さいエネルギー幅を実現できるため,極 低加速 SEM に適している。一方,加熱せずに常温で使 用することから,真空内のガス分子が CFE チップ先端 に吸着・脱離することによってエミッション電流が不安 定になり,最終的には放電によってチップを破壊するこ ともある。そのため CFE チップ周辺の真空度を常に 10⁻⁸ Pa 以下に維持する必要がある。

SE 電子源は Swanson らによって発明された⁵⁾。SE 電子源はWヘアピン部にスポット溶接したW(100)単 結晶線の先端をエッチングして 100~500 nm の径に成 形し、単結晶線のエッチングをしていない柱状部分に ZrO2を焼結させた電子源である。W ヘヤピン部に 2~ 2.5 A の電流を流して 1700 K まで加熱し、ZrO₂ が W (100)上を熱拡散してチップ先端まで到達することで、 W(100)の仕事関数 4.6 eV が 2.7 eV まで下がる。この 条件で引出電極に 1.5~4 kV の電圧を印加し、ショット キー効果による真空準位の低下と加熱による熱電子励起 によって電子を引き出す原理である。CFE と比べてエ ネルギー幅が 0.5~0.8 eV と大きいが、W ヘアピンと 比較して十分小さいため、低加速 SEM では長く利用さ れている。また加熱しているため CFE のようなガスの 吸着・脱離によるエミッション電流の変動が極めて少な く、長時間安定した使用が可能である。さらには CFE と比較して輝度は小さいが、多くのプローブ電流を実現 する指標となる放射角電流密度は数倍大きいという特徴 があり、一次電子を試料に照射した際に発生するX線 を取得して組成を特定する SEM では必須の電子源と なっている。色収差が ΔV だけでなく Cc にも依存する ため、 $C_{\rm C}$ が極めて小さい電子光学系が実現できれば、 SE 電子源は極低加速 SEM でも十分利用できる電子源 である。

2・4 対物レンズと減速法

本節ではもう一つの色収差に影響する因子である色収



図3 各加速電圧における空間分解能

表1 各種電子源の輝度,放射角電流密度,エネルギー幅

電子源	Wヘアピン	Cold Field Emitter (CFE)	Schottky Emitter (SE)
形状	<u>1mm</u>	_1mm	ZrO ₂
輝度 [A/cm²/Sr/V]	1~10	10^{4}	10 ³
放射角電流密度 [µA/Sr]	_	10~30	50~200
エネルギー幅 [eV]	2	0.3~0.4	0.5~0.8

差係数 C_c を決める対物レンズと減速法について説明す る。図 2(c) に示したように, 色収差は電子ビームのエ ネルギー分散に伴う集束点の違いによるボケである。こ の原理から一般的に C_c は対物レンズの焦点距離 f に比 例し (ほぼ同じ条件もある), f が短くなれば C_c が小さ くなる⁶⁾。図 4 に対物レンズ短焦点化の検討図を概念的 に示す (厳密にはレンズの主面位置と試料間の距離は fとは一致しない)。

最も簡便な短焦点化は作動距離(WD:Working Distance)を短くすることである(図4左図)。WDは対物 レンズ先端部と試料との距離で定義される。WDを短 くすることで高分解能化する方法はSEMユーザには一 般的に知られていることである。しかしWDによる短 焦点化は試料が対物レンズに衝突する直前までが限界と なる。

SEM の対物レンズには磁界型のレンズが広く用いら



図4 対物レンズ部での高分解能化の検討概念図

れおり, 主に発生磁場を試料側に漏らさないアウトレン ズと、積極的に漏らすセミインレンズがある⁷。アウト レンズは磁性材料の観察や試料から放出される BSE の 検出のためにその軌道を大きく変えたくない分析用途 (例えば EBSP: Electron Back-Scattered diffraction Pattern による結晶方位解析など)に適している。磁界レ ンズのレンズ主面は、おおよそ対物レンズが生成する磁 場分布のピーク位置に存在する。セミインレンズは磁場 を積極的に試料側に漏らすことによって磁場分布のピー ク位置を対物レンズの先端よりも試料側に生成してfを 短くし、結果として小さい Cc を実現している(図4中 図)。しかし2・2節で示したとおり、磁界レンズだけで は原理的に回折収差と色収差は加速電圧が低くなればな るほど大きくなり、結果として分解能が劣化する。した がって極低加速条件で高分解能観察を実現するために は、セミインレンズでも不十分であった。

更にfを短くする手法として電磁界複合レンズ化し, 複合レンズの主面を磁界レンズ主面から試料側にシフト させる二つの方法がある(図4右図)。一つはアウトレ ンズの磁場空間内を高エネルギーで加速させる電極を組 み合わせて対物レンズ出口の直前で減速させるブース ティング法⁸⁾である。もう一つはアウトレンズあるいは セミインレンズの磁場空間を高エネルギーで加速させつ つ試料に負バイアスを印加して試料直前で減速させるリ ターディング法⁹⁾である。

図5を用いてブースター法とリターディング法を概 念的に説明する。図5上段はアウトレンズとセミイン レンズによる磁界レンズ主面の位置の違いを示してい る。アウトレンズは内磁路、外磁路、およびコイルに よって生成される磁界レンズが内磁路と外磁路の間に形 成されるのに対し、セミインレンズは内磁路と試料の間 に形成される。このレンズ構造の違いによって、WD は変わらず磁界レンズの主面を試料側に移動することを 実現している。図5下段左側はアウトレンズとブース ター法を組み合わせた図である。磁界レンズ内にライ ナー電極を挿入し、8kV程度の正電圧(ブースター電 圧)を印加する。+8kVを印加したライナー電極先端 と接地電位にある外磁路との間に電界レンズが形成され るため、複合レンズとしてのレンズ主面は磁界レンズよ りも試料側にシフトする。図5下右側はセミインレン ズとリターディング法を組み合わせた図である。試料に



図 5 ブースター法とリターディング法による高分解能化の概 念図

しいづ毎短	加速電圧 V _{acc} (照射電圧 V _i)			
レンス種類	0.1 kV	0.5 kV	1.0 kV	
アウトレンズ	7.0 mm			
セミインレンズ	2.5 mm			
アウトレンズ+ ブースター法 (V _b =+8 kV)	$0.3 \text{ mm} \ (V_{\rm b}/V_{\rm acc}: 80)$	$0.8 \text{ mm} \ (V_{\rm b}/V_{\rm acc}: 16)$	$1.3 \text{ mm} \ (V_{\rm b}/V_{\rm acc}: 8)$	
セミインレンズ+ リターディング法 $(V_r = -4 \text{ kV})$	$0.1 \text{ mm} (V_{\rm r}/V_{\rm i}: 40)$	$0.4 \text{ mm} \ (V_{\rm r}/V_{\rm i}: 8)$	$0.6 \text{ mm} \ (V_{\rm r}/V_{\rm i}: 4)$	

表2 色収差係数の比較

2~10 kVの負電圧(リターディング電圧)を印加し, 内磁路先端と負電圧を印加した試料の間に電界レンズが 形成される。そのため複合レンズとしてのレンズ主面は ブースター法と比べてより試料に近くなり、リターディ ング法の方がfは短く $C_{\rm C}$ も小さい。一方試料に電圧を 印加するため分解能に影響する電界レンズ場の均一性の 確保は平坦な試料に限られ、凹凸のある試料にはリター ディング法は適用できない。ブースター法でも試料上に は弱い電界が残るが試料形状の影響を受ける程度ではな い。またリターディング法では試料に負電圧を印加する ため、加速電圧と試料に一次電子が照射される電圧は一 致しない。例えば試料に-4 kV を印加し、照射電圧を 0.1 kV, 0.5 kV, 1.0 kV に設定したい場合は、加速電 圧をそれぞれ 4.1 kV, 4.5 kV, 5.0 kV に設定する必要 がある。したがってリターディング法では極低加速電圧 ではなく極低照射電圧と置き換えた方が良い。

比較のため、表2にアウトレンズ、セミインレン ズ、アウトレンズ+ブースター法、およびセミインレン ズ+リターディング法のWD=4mmでの C_c 概算値を 示す。表から磁界レンズのみでは加速電圧(照射電圧) には依存せず、 C_c が一定であることがわかる。ブース ター電圧 V_b と加速電圧 V_{acc} の比とリターディング電圧 V_r と照射電圧 V_i の比は減速比と呼ばれ、減速比が大き いほど磁界レンズのみの C_c と比較して複合レンズの C_c 低減効果は大きくなる¹⁰⁾。0.5 kV以下の極低加速 SEMでは、複合レンズによる C_c 低減効果が大きいこ とが表2からもわかる。2・2節で示したように色収差依 存のビーム径 d_c は V_{acc} に反比例するため、 C_c が一定で あれば V_{acc} が低くなるほど d_c は大きくなるが、複合レ ンズを適用することでビーム径の増大を抑制できる。

3 観察事例

3・1 電池正極のフッ素系析出物

充放電を繰り返した電池の正極表面にはフッ素を含む 析出物が生成される。フッ素系の材料は絶縁物でもあ り、電子線に敏感でダメージを受けやすいため、適切に 加速電圧を選択する必要がある。図6(a)に加速電圧2 kVで、(b)に加速電圧0.03 kV で析出物の表面を観察し た SEM 像をそれぞれ示す。2 kV では明らかにチャー ジの影響と、電子線によりダメージを受けて変形してい



(a) 照射電圧 2 kV, (b) 照射電圧 0.03 kV
 図 6 電池正極フッ素系析出物の SEM 像

る様子が観察できるが、0.03 kV ではそれらの影響が排除され、析出物の細かい表面形態が観察できている。この観察結果から極低加速 SEM は、電子線によるダメージが顕著な試料、また最表面の構造を詳細に観察したい 試料に有効であることがわかる。

3・2 ペンタセン

ペンタセンは図7(a)に示すように五つのベンゼン環



図7 ペンタセンの構造

が結合した有機半導体材料で,有機薄膜トランジスタや 有機 EL ディスプレイに適用されている。以下の実験・ 検証は森下らによって実施されたものである¹¹⁾。図7 (b)に示すように Si 基板上に積層したペンタセンは垂直 軸から 24°に傾いている。ペンタセンの長さは図7(a) に示すとおり 1.64 nm であるから,ペンタセン一層で 垂直方向に約 1.5 nm の厚みを持つことになる。図7(c) に AFM 像と A-B のラインプロファイルを示す(AFM 像は㈱日立製作所の橋詰富博博士よりご提供頂いた)。 各層が 1.5 nm でステップ上に積層していることがわか る。

1.5 nm のステップを観察する場合,図3 で示したように試料の相互作用領域の観点から照射電圧を低く設定して SEM 観察することが望ましい。図8(a)に照射電 圧 100 V で同じ視野を違う検出器で SEM 像を取得した結果を示す。検出器1と検出器2 では明らかにコントラストが違うことがわかる。以下その要因を考察する。

図8(b)に検出器1と検出器2のアクセプタンス図を それぞれ示す。アクセプタンス図とは、試料から放出さ れた全電子のうちどのエネルギーと角度の電子が検出器 に到達したかを示す指標である。図では0°が試料から 垂直に放出された電子であり、90°が試料と平行に放出



(a) 検出器による SEM 像の違い,(b) 検出器アクセプタンス図の説明,(c) コントラスト発生 メカニズムの概念図

図8 ペンタセンの極低加速 SEM 像とコントラスト説明図

された電子である。照射電圧が100Vのため放出され た電子のエネルギー範囲は0~100 eV であり、その中 でSEのエネルギー範囲は一般的には0~50 eV であ る。検出器1では、0~10 eV 程度の広い角度範囲で放 出された SE と 20~45°の高角の BSE が検出されてい るが、その検出効率はSEの方が多いためSEの情報が 多く含まれると考えられる。SE は一般的には試料表面 の電位情報を有している。一方検出器2では、45~90° で放出された低角 BSE が検出されている。一般的には SE は試料の凹凸情報を, BSE は組成情報を有している とされている。それは極低加速電圧以外の条件では, SEの脱出深さ(約5nm)がBSEの脱出深さ(一次電 子の飛程の1/3の領域)よりも浅いことに起因してい る。極低加速電圧では図3に示したように一次電子の 飛程が5nmより短くなるため、BSEでも凹凸の情報が 反映される。

アクセプタンス図による考察からそれぞれの検出器で 得られたコントラスト発生メカニズムを検討した。まず 検出器1で取得した SEM 像について考察する(図8(c) 左図)。一次電子が試料に入射して発生するキャリアが 生成する表面電位は、図に示したようにペンタセンの膜 厚(すなわち層数)に比例する。図8(a)の検出器1の SEM 画像上にラベルされた(1)(2)(3) では層数に比例 したコントラストが観察されることから、図8(c)概念 図の(1)(2)(3)のそれらと同じ場所と考えられる。(3) 層周辺では層数に比例したコントラストになっていない が、導電率や誘電率がペンタセンとは違う Si 基板部で あること、あるいはチャージの影響も考えられ明確には いまだ説明できていない。次に検出器2で取得した SEM 像について考察する(図8(c)右図)。図8(a)の検 出器2のSEM 画像上にラベルされた(A)(B)(C)(D) では、(A)部が一番明るく(D)部が一番暗い。図7で 示したように、ペンタセンはSi基板上に垂直軸から24 度に傾斜して積層されている。したがって(A)部では 電子ビームがペンタセンに 66°(=90°-24°)の角度で 入射し,入射角度効果によって垂直入射の(B)(C)部よ りも多くのBSE が放出されて検出器2で検出されるた め、明るいコントラストとなっていると考えられる。一 方(D) 部は(B)(C) 部とBSE の放出量は同じである が、上段のペンタセン層に一部 BSE が入射して検出器 2に到達しないため、暗いコントラストとなっていると 考えられる。

4 その他の応用

Müllerováは、カソードレンズと呼ばれる一種のリ ターディング法を用いて、100 V 以下の極低加速条件で 結晶の回折、エネルギーバンド構造、あるいは欠陥に依 存したコントラストが得られることを示している¹²⁾。 同じ極低加速条件を使用する顕微鏡に低エネルギー電子

顕微鏡(LEEM: Low Energy Electron Microscope)が ある。LEEM は 100 V 以下の一次電子を走査せず試料 に照射し、試料から放出される SE や BSE を結像系レ ンズで CCD に投射して二次元画像を形成するため, TEM に類似の電子光学系を持つ¹³⁾。一方 Müllerováの 方法は結像系レンズを持たず、また一次電子を走査する SEM の電子光学系で二次元画像を形成するため、Scanning LEEM (SLEEM) と呼ばれている。照射電圧が 100 V 以下と同じ条件のため、一次電子と試料の相互作 用によって放出される SE や BSE が持つ試料の情報は LEEM と SLEEM は等価である。ただし、LEEM では 対物レンズの後焦点面に結像される回折スポットを選択 することで試料の結晶方位の違いによるコントラストを 得ることができる一方, SLEEM では放出された SE と BSE をまとめて検出してしまうため回折スポットの選 択ができない。しかし照射電圧を変化させることで結晶 方位の違いによるコントラストの変化を捉えることがで きる。例えば青山らは商用 SEM のリターディング法を 用いた SLEEM を用いて、フェライト、マルテンサイ ト,オーステナイトの三相が混在する鉄鋼を観察し, 10 V 以下で照射電圧を適切に選択すれば、それぞれの 相が SEM 像のコントラストとして分類できることを示 している14)。

5 おわりに

本稿では走査電子顕微鏡の基本原理と理論的なビーム 径算出方法,および電子ビームと試料の相互作用領域を 用いた XYZ 分解能の考え方を解説した。また極低加速 SEM でビーム径を小さくするためには色収差を低減す る必要があることを示し,色収差の低減方法としてエネ ルギー幅の小さい電子源,例えば CFE 電子源を選択す ること,色収差係数の小さいブースティング法とリター ディング法を用いた電磁界複合対物レンズを適用するこ とを解説した。さらには電池正極のフッ素系析出物とペ ンタセンの極低加速 SEM 像を観察事例とし,フッ素系 析出物では低ダメージかつ最表面形態が観察できること を,ペンタセンでは異なる検出器でのコントラスト発生 メカニズムについて示した。

特に 100 V 以下の極低加速条件では、更に $C_c \ge \Delta V$ を小さくする手法である収差補正器¹⁵⁾¹⁶⁾やモノクロ メータ^{17)~21)}が SEM に搭載されてくれば、低ダメージ で 1 nm 以下の最表面の形態、結晶構造など容易かつ高 分解能で観察できる可能性があるため、金属、半導体、 絶縁物、高分子、生物など様々な材料の観察に SEM が 引き続き広く使用されることが期待される。

最後に、本稿をまとめるにあたりデータの提供と考察 にご協力頂いた立花繁明氏と竹内秀一氏(㈱日立ハイテ ク)、森下英郎氏(㈱日立製作所)に深謝いたします。

ぶんせき 2020 4

文 献

- 1) M. von Ardenne: Z. Tech. Phys., 19, 553 (1938).
- T. E Everhart, R. F. M. Thornley : J. Sci. Instrum., 37 246 (1960).
- 3) J. I. Goldstein, C. E. Lyman, D. E. Newbury, E. Lifshin, P. Echlin, L. Sawyer, D. C. Joy, J. R. Michael: "Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis. 3rd ed.", Edited by J. I. Goldstein, pp.61–98 (2003), (Kluwer Academic /Plenum Publishers, New Your Boston, Dordrecht, London, Moscow).
- A. V. Crew, D. N. Eggenberger, J. Wall, L. M. Welter: *Rev. Sci. Instrm.*, **39**, 576 (1968).
- L. W. Swanson: "A review of the Zr/O Schottky Cathode. In: Handbook of Charged Particle Optics", Edited by J. Orloff, pp.77-102 (1998), (CRC press, New York).
- P. W. Hawkes: "Aberrations. In : Handbook of Charged Particle Optics", Edited by J. Orloff, pp.223–274 (1998), (CRC press, New York).
- K. Tsuno : "Magnetic lenses for electron microscopy. In: Handbook of Charged Particle Optics", Edited by J. Orloff, pp.143-176 (1998), (CRC press, New York).
- J. Frosien, E. Plies, K. Anger : J. Vac. Sci. Technol., B7 (6), 1874 (1989).
- 9) R. F. W. Pease : *IEEE 9th Annual Symposium on Electron, Ion, and Laser Beam Technology*, pp. 176–187 (1967).
- E. Munro, J. Orloff, R. Rutherford, J. Wallmark : J. Vac. Sci. Technol., B6(6), 1971 (1998).
- 森下英郎,竹内秀一,波田野道夫,大嶋 卓,伊東祐博: 日本顕微鏡学会第 68 回講演要旨集, p.79 (2012).
- 12) I. Müllerová: SCANNING, 23 379, (2001).

- 13) 境 悠治: ぶんせき, **2000**, 142.
- T. Aoyama, Šárka Mikmeková, H. Hibino, K. Okuda: Ultramicrosocpy, 204 1, (2019).
- J. Zach, M. Haider: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A363 361, (1995).
- 16) M. Steigerwald, C. Hendrich, D. Preikszas, K. Schubert : "A Mirror-Corrected Scanning Electron Microscope. In: Frontiers of Characterization and Metrology for Nanoelectronics", Edited by E. Secula, and D. Seiler, pp.51–55 (2013).
- 17) H. W. Mook, P. Kruit: Ultramicroscopy, 78 43, (1999).
- 18) H. W. Mook, P. Kruit : Ultramicroscopy, 81 129 (2000).
- 19) T. Ogawa, B. Cho: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A772 5, (2015).
- 20) T. Ogawa, B. Cho: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A800 18, (2015).
- R. Young, S. Henstra, J. Chmelik, T. Dingle, A. Mangnus,
 G. van Veen, I. Gestmann : *Proc. of SPIE*, **7378**, 737803 (2009).

hightech.com



揚村寿英(Toshihide AGEMURA) (㈱日立ハイテクナノテクノロジーソリュー ション事業統括本部評価解析システム製品 本部解析システム設計部(〒312-8504 茨 城県ひたちなか市市毛882番地)。筑波大 学大学院数理物質科学研究科物質・材料工 学専攻修了。博士(工学)。《現在の研究 テーマ》電子顕微鏡製品の設計部長として 製品開発に従事。《趣味》登山。 E-mail:toshihide.agemura.zh@hitachi-



アトキンス 物理化学要論 第7版

Peter Atkins · Julio de Paula 著 千原秀昭・稲葉 章・鈴木 晴 訳

物理化学の教科書として長年愛読されている「アトキンス 物理化学要論」の最新版が4年ぶりに発刊された。第7版か らの大きな変化は、これまでの"章"と"節"が廃止され、 "テーマ"と"トピック"にまとめ直されたことである。教科 書を用いる場合、章や節の若い順から学ぶことが多いが、一つ 躓いてしまうと先に進めず、苦手意識を抱くこともあったかと 思う。本書では、必要に応じてテーマやトピックを行き来しな がら学習できるように配慮されている。各テーマのはじめには トピック間の関係が、各トピックのはじめには"学ぶべき重要 性"、"習得すべき事項"、"必要な予備知識"がまとめられてお り、学習のポイントがおさえてある。さらに、トピックの最後 にあるチェックリストやテーマごとの演習によって、理解度を はかることができる。物理化学では様々な式が登場するが、 "根拠"の中で導出されているものも多い。公式のように暗記 するのではなく、式を正しく理解することで定着を促してい る。近くには、例示や例題が配置されている点もありがたい。 第6版では「基本概念」として紹介のあった"ボルツマン分 布"が冒頭のプロローグで解説されており、化学でみられる諸 現象を理解するためには、分子論的な解釈が不可欠であるとい う博士の考えを表した構成となっている。分析化学における諸 現象や分析機器の多くは、物理化学の理論に基づいており、本 書を傍らに置いて研究や業務を見つめ直すのも良いと思う。

(ISBN978-4-8079-0977-3・B5 判・613 ページ・5,900 円+税・ 2020 年刊・東京化学同人)